

実装業界の本流にアクセスする技術専門誌

エレクトロニクス

実装技術 2014/2015

Electronic Packaging Technology

Vol.30/31 年間特集予定表

月号	発行日	特集名	対象展示会	申込メ日	原稿メ日
----	-----	-----	-------	------	------

2014

1月号	12月20日	●インターネブコン	インターネブコン・ジャパン (1/15~1/17)	11月20日	11月25日
2月号	1月20日	●検査技術	nano tech (1/29~1/31)	12月20日	12月25日
3月号	2月20日	●プリント配線版/フレキシブルプリント配線版		1月20日	1月27日
4月号	3月20日	●製品製造現場	ファインテック・ジャパン (4/16~4/18)	2月20日	2月25日
5月号	4月20日	●環境関連技術	NEW環境展 (5/27~5/30)	3月20日	3月25日
6月号	5月20日	●プリント配線板製造	JPCAショー/JISSO PROTEC (6/4~6/6) 画像センシング展 (6/11~6/13)	4月21日	4月25日
7月号	6月20日	●設計・解析・シミュレーション	設計・製造ソリューション展 (6/25~6/27)	5月20日	5月26日
8月号	7月20日	●はんだ付け技術		6月20日	6月25日
9月号	8月20日	●部品搭載技術		7月22日	7月25日
10月号	9月20日	●電子部品	CEATEC JAPAN (未定)	8月20日	8月25日
11月号	10月20日	●実装工程		9月22日	9月25日
12月号	11月20日	●半導体実装(3次元実装、その他)	SEMICON JAPAN (12/3~12/5)	10月20日	10月27日

2015

1月号	12月20日	●インターネブコン	インターネブコン・ジャパン (未定)	11月20日	11月25日
2月号	1月20日	●検査技術	nano tech (未定)	12月22日	12月25日
3月号	2月20日	●プリント配線版/フレキシブルプリント配線版		1月20日	1月26日
4月号	3月20日	●製品製造現場	ファインテック・ジャパン (未定)	2月20日	2月25日